

关于上海水仙电器股份有限公司 与中国华融资产管理公司上海办事处债务重组公告

截至 2005 年 3 月 20 日，上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）积欠中国工商银行闸北支行贷款本金人民币 17352.10 万元，利息 11453.76 万元。2005 年 5 月中国工商银行上海分行与中国华融资产管理公司上海办事处签订了《债权转让协议》，将公司积欠工行闸北支行的贷款本息全部剥离至中国华融资产管理公司。之后公司与华融资产管理公司上海办事处多次协商债务重组事宜，因各种原因，未能达成一致。

截至 2007 年 3 月 20 日，公司尚欠中国华融资产管理公司贷款本金 17242.10 万元，利息 16168.70 万元。2007 年 4 月，根据国家有关法律及相关政策，公司又与中国华融资产管理公司上海办事处就债务重组事宜进行了多次洽谈，初步达成如下协议：即：公司按协议归还 1207 万元债务及相关费用后，中国华融资产管理公司免除债务人、担保人剩余债权，双方债权债务关系同时终止。2007 年 6 月 27 日，公司与华融资产管理公司上海办事处正式签定相关协议。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日